PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-164322

(43) Date of publication of application: 16.06.2000

(51)Int.CI.

H01T 13/20

H01T 21/02

H01T 21/06

(21)Application number: 10-336744

(71)Applicant: NGK SPARK PLUG CO LTD

(22) Date of filing:

27.11.1998

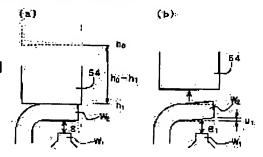
(72)Inventor: FUJITA SHIGEO

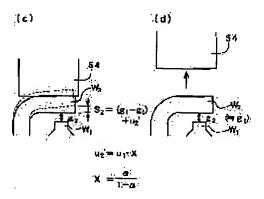
(54) MANUFACTURE OF SPARK PLUG AND MANUFACTURING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a spark plug manufacturing device capable of adjusting a gap interval accurately and efficiently even when there is dispersion in the springback(SB) quantity after a bending process by the depression of a ground electrode between individual processed spark plugs.

SOLUTION: A first SB quantity u1 generated on the ground electrode W2 of a processed spark plug by test depression is measured, and a second SB quantity u2' generated by the succeeding adjustment depression is estimated based on this value. The second SB quantity u2' is a value peculiar to each processed spark plug. When the adjustment depression is made at the depression quantity added with it, the effect of the





difference in the SB quantity is reduced even if the difference in the SB quantity of the ground electrode occurs between individual processed spark plugs, and a gap interval can be reliably adjusted to a target value.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出銀公開發号 特開2000-164322 (P2000-164322A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

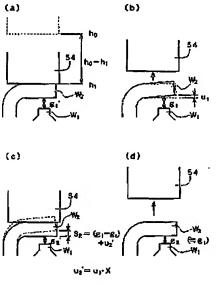
(51) Int.CL'		織別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H01T	13/20		ноіт	13/20	E	5G059
	21/02			21/02		
	21/08			21/06		

		密查部求	末部球 部球項の数14 OL (全 16 頁
(21)山嶽番号	特顧平10-336744	(71)出職人	000004547 日本特殊陶業株式会社
(22)出版日	平成10年11月27日(1998.11.27)	愛知県名古屋市新穂区高辻町14巻18号	
		(72) 発明者	摩田 茂雄 愛知県名古量市瑞穂区高辻町14番18号 日 本特殊陶業株式会社内
		(74)代理人	100095751 弁理士 菅原 正备
		アターム(参	考) 50059 AAIO EE15

(54) 【発明の名称】 スパークプラグ製造方法及び製造装置

(57)【要約】

【課題】 彼処理スパークプラグの個体間で、接地電極 の押圧による曲げ加工後のスプリングバック量にはらつ きがあっても、ギャップ間隔を正確かつ効率的に調整す ることができるスパークプラグ製造装置を提供する。 【解決手段】 接処理スパークプラグの接地電極図2に 対し、試験押圧によって接地電極W2に生ずる第一SB 置u1を測定し、その値から続く調整押圧時の第二SB 置u2 を予測する。この第二SB置u2 は、各該処理 スパークプラグ特有の値であり、これを加味した押圧費 により調整押圧を行うことで、彼処理スパークプラグW の個体間で接地電極のSB菫に差が生じていても、その 影響を軽減してギャップ間隔を目標値に確実に調整する ことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁体中に配置された中心電極と、その 絶縁体の外側に配置された主体金具と、一端がその主体 金具の先端側端面に結合される一方。他端側が側方に曲 け返されて側面が前記中心電極の先端面と対向すること により、該中心電極先變面との間に火花ギャップを形成 する接地電極とを備えたスパークプラグの製造方法であ って、前記火花ギャップのギャップ間隔を調整するため к.

被処理スパークプラグの接地電極に対し、押圧パンチを 10 用いて前記中心電極の先端面に近づく向きに試験押圧を 加えることにより、該彼処理スパーケプラグのギャップ 間隔を到達目標ギャップ間隔はてよりも小さくならない。 範囲で減少させる試験押圧工程と、

その試験押圧工程が終了した前記接地電極に対し、押圧 パンチを用いて前記火花ギャップが前記到達目標ギャッ プ間隔はてに到達するために必要な調整押圧を行う調整 押圧工程と、

前記試験押圧工程の実施時に、前記試験押圧工程におい 県第一SB置という) u 1を測定する第一SB置測定工 殺と

前記調整押圧工程にて前記接地電極に生ずるスプリング バック量(以下、第二SB量という)を、測定された前 記結果第一SB量u 1の値に基づいて予測する第二SB 置予測工程とを含み、

前記調整押圧工程において、その予測された第二SB費 (以下、予測第二SB置という)u2 を見込んで設定 される調整押圧量 s 2により、前記接地電極に対し調整 押圧を行うことを特徴とするスパークプラグ製造方法。 【請求項2】 前記第一SB量測定工程において前記結 県第一SB登u iは、前記掉圧パンチによる繟圧状態に て測定したギャップ間隔81 と、該押圧を解除した状 態にて測定したギャップ間隔 81との差 81-81 とし て測定され、

前記調整押圧量 s ?を、 s ?=(g 1-g t)+ u 2 とし て算出する調整押圧置算出工程を含む請求項1記載のス バークプラグ製造方法。

【請求項3】 前記試験押圧工程において、所定の加工 位置に保持された彼処理スパークプラグに対し、その中 心電極の軸線方向において前記接地電極に接近・健間可 能に設けられた前記押圧バンチを、前記加工位置に対し 予め固定的に定められた試験押圧終了位置まで、前記接 地電極に向けて接近させることにより、該接地電極に前 記試験押圧を超ず請求項1又は2に記載のスパークプラ グ製造方法。

【請求項4】 前記試験押圧と前記調整押圧とに共通の 押圧パンチを使用するとともに、

前記押圧パンチを前記試験押圧終了位置に保持した状態 で前記ギャップ間隔 g 1 を測定し、その後、押圧パン チを退避させることにより押圧解除して、その状態で前 記ギャップ間隔81を測定し、

前記結果第一SB置u1をg1-g1 として求め、それ を用いて前記調整押圧置 s 2を(g 1-g t)+u 2 とし て算出し、

次いで、前記鉀圧パンチを、算出された前記調整鉀圧s 2に応じて定まる調整押圧終了位置まで移動させて前記 調整御圧を行う請求項3記載のスパークプラグ製造方

【請求項5】 一連の複数の被処理スパークプラグの前 記ギャップ間隔を調整する際に、現在の彼処理スパーク プラグについて、前記調整押圧時に前記接地電極に生ず るスプリングバック量(以下、結果第二SB量という) u2を測定する結果第二SB置測定工程と、

その測定された結果第二SB量u2の値に基づいて、次 の核処理スパークプラグに対する調整押圧置を補正する 調整押圧置稿正工程とを含む請求項1ないし4のいずれ かに記載のスパークプラグ製造方法。

【請求項6】 現在の彼処理スパークプラグにおいて前 て前記接地電極に生ずるスプリングバック置(以下、結 20 記予測第二SB量u2 を、その現在の彼処理スパーク プラグに先行して処理された!又は複数の彼処理スパー クプラグにおける前記結果第二SB量u2の実績値に基 づいて決定し、

> 前記結果第二SB量uzが前記予測第二SB量uz'より も小さい場合には、次の彼処理スパークプラグの調整押 圧量を小さくする緒正を行い、同じくu2がu2、よりも 大きい場合には逆の浦正を行う請求項5記載のスパーク プラグ製造方法。

【請求項7】 現在処理すべき被処理スパークプラグに 先行するN個(N≥2)の核処理スパークプラグを処理 の時系列順に配列したときに、それら各級処理スパーク プラグの領正因子Aを、それぞれ対応する前記予測第二 SB量u? と前記結果第二SB量u?とを用いて、A= u 2 / (u 2 + u 2) により算出し、それらN個の被 処理プラグについて求められた該Aの値の平均値として 前記補正係数αを算出する補正係数算出工程と、

その補正係数αと前記結果第一SB量u1とを用いて 現在の彼処理スパークプラグに対する前記予測第二SB 登u2 をu2 = u1・α/(l-α)により求める予 40 測第二SB置決定工程と

を含む請求項6記載のスパークプラグ製造方法。

【請求項8】 絶縁体中に配置された中心電極と、その 絶縁体の外側に配置された主体金具と、一端がその主体 金具の先端側端面に結合される一方。他端側が側方に曲 け返されて側面が前記中心電極の先端面と対向すること により、該中心電極先端面との間に火花ギャップを形成 する接地電攝とを備えたスパークプラグの製造装置であ って、前記火花ギャップのギャップ間隔を調整するため 亿.

50 彼処理スパークプラグの接地電極に対し、押圧パンチを

. 3

用いて前記中心電極の先端面に近づく向きに試験押圧を 加えることにより、該彼処理スパークプラグのギャップ 間隔を到達目標ギャップ間隔じてよりも小さくならない 範囲で減少させる試験押圧手段と、

その試験押圧工程が終了した前記接地電極に対し、押圧 パンチを用いて前記火花ギャップが前記到達目標ギャッ プ間隔でてに到達するために必要な調整押圧を行う調整 押圧手段と、

前記試験押圧工程の実施時に、前記試験押圧工程におい て前記接地電極に生ずるスプリングバック量(以下、結 10 ークプラグ製造装置。 県第一SB置という) u 1を測定する第一SB置測定手 段と.

前記調整押圧工程にて前記接地弯極に生ずるスプリング バック量(以下、第二SB量という)を、測定された前 記結果第一SB量u 1の値に基づいて予測する第二SB 置予測手段とを含み、

前記調整押圧手段は、その予測された第二SB量(以 下、予測第二SB韋という) u 2°を見込んだ形で顕彰 押圧量 s 2を設定する調整押圧量設定手段と、その調整 押圧量 \$ 2により前記押圧パンチを駆動して、前記接地 電極に対し調整押圧を行う押圧パンチ駆動手段とを含む 特徴とするスパークプラグ製造装置。

【請求項9】 前記結果第一SB置u1を、前記押圧バ ンチによる押圧状態にて測定したギャップ間隔g1 と、該押圧を解除した状態にて測定したギャップ間隔に 1との差81-81 として求める前記第一SB畳測定手 段と、

前記調整押圧量 s 2を、 s 2= (g 1- g t) + u 2 とし て算出する調整押圧置算出手段とを含む請求項8記載の スパークプラグ製造装置。

【請求項10】 前記押圧パンチ駆動手段は、所定の加 工位置に保持された彼処理スパークプラグに対し、その 中心電極の軸線方向において前記接地電極に接近・離間 可能に設けられた前記押圧パンチを、前記加工位置に対 し予め固定的に定められた試験押圧終了位置まで、前記 接地電極に向けて接近させることにより、該接地電極に 前記試験押圧を施すものである請求項8又は9に記載の スパークフラグ製造装置。

【請求項11】 試験押圧手段と調整押圧手段とは、共 運の押圧パンチとこれを被処理スパークプラグの接地電 40 その補正係数αと前記結果第一SB量u1とを用いて、 極に対して接近・離間可能かつ任意の位置を保持可能に 構成された駆動手段とを含む押圧機構を含んで構成さ n.

その押圧機構に対し、前記押圧パンチを前記試験押圧終 了位置まで移動させて前記予備押圧を行わせるととも に、その後該押圧パンチを試験押圧終了位置に保持させ る試験押圧駆動制御手段と

前記押圧パンチが試験押圧終了位置に保持された状態に て前記ギャップ間隔じ1 を測定するじ1 測定手段と、 該81 測定後に、前記押圧パンチを押圧解除のために

退退させる退退駆動制御手段と、

その状態で前記ギャップ間隔 g 1を測定する g 1測定手段

前記結果第一SB登u1をg1-g1 として求め、それ を用いて前記調整押圧置 s 2を(g 1-g t)+u 2 とし て算出する前記調整押圧量算出手段と、次いで、前記挿 圧パンチを、算出された前記調整押圧量 s 2に応じて定 まる調整押圧終了位置まで移動させて前記調整押圧を行 う調整押圧駆動制御手段とを含む請求項10記載のスパ

【請求項12】 一連の複数の彼処理スパークプラグの 前記ギャップ間隔を調整する際に、現在の彼処理スパー クブラグについて、前記調整押圧時に前記接地電極に生 ずるスプリングバック量(以下、結果第二SB量とい う) u2を測定する結果第二SB量測定手段と、 その測定された結果第二SB量u2の値に基づいて、次 の彼処理スパークプラグに対する調整押圧置を補正する 調整鉀圧置縮正手段とを含む請求項8ないし11のいず れかに記載のスパークプラグ製造装置。

【請求項13】 前記第二SB置予測手段は、現在の被 20 処理スパークプラグにおいて前記予測第二SB量u? を、その現在の彼処理スパークプラグに先行して処理さ れた1又は複数の彼処理スパークプラグにおける前記結 県第二SB量u2の実績値に基づいて決定する予測第二 SB重決定手段を含み、

前記調整押圧量補正手段は、前記結巣第二SB暈 u 2が 前記予測第二SB置u2 よりも小さい場合には、次の 彼処理スパークプラグの調整揮圧置を大きくする補正を 行い。同じくu2がu2、よりも大きい場合には逆の領正 30 を行うものである請求項12記載のスパークプラグ製造 装置。

【請求項14】 現在処理すべき彼処理スパークプラグ に先行するN個(N≥2)の彼処理スパークプラグを処 理の時系列順に配列したときに、それら各級処理スパー クプラグの領正因子Aを、それぞれ対応する前記予測第 二SB畳u2、と前記結果第二SB畳u2とを用いて、A = u 2゜/(u 2+ u 2゜)により算出し、それらN個の 彼処理プラグについて求められた該Aの値の平均値とし て補正係数αを算出する補正係数算出手段と、

現在の彼処理スパークプラグに対する前記予測第二SB 置u2 をu2 = $u1 \cdot \alpha / (1-\alpha)$ により求める前 記予測第二SB量決定手段と、

を含む請求項13記載のスパークプラグ製造装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絶縁体中に配置さ れた中心電極と、その絶縁体の外側に配置された主体金 具と、一端がその主体金具の先端側端面に結合される一 50 方、他幾側が側方に曲げ返されて側面が中心電極の先繼

面と対向することにより、該中心電極先端面との間に火 花ギャップを形成する接地電極とを備えたスパークプラ グ(一般に、平行電極型スパークプラグと通称される) の製造方法及び製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】上記のような平行電極型スパークプラグ の製造において、火花ギャップの形成及び間隔調整は、 例えば特闘平3-64882号公報に開示されているよ うな方法にて行われている。すなわち、接地電極に予備 押圧を施した後、CCDカメラ等によりギャップ間隔を 19 二SB登という)を、測定された結果第一SB室u1の モニタしながらギャップ間隔が目標値に達するまで接地 電極の押圧を繰り返す。との場合、ギャップ間隔の目標 値は、押圧解除時に接地電極に生ずるスプリングバック 〈弾性復帰〉を考慮に入れ、 理想のギャップ間隔よりも 一定量だけ小さく設定するようにしている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記方法においては、 接地電極に発生するスプリングバックが常に一定である と仮定してギャップ間隔調整のための押圧(曲げ)加工 を行っている。しかしながら、実際には彼処理スパーク 20 プラグ毎のスプリングバック登は必ずしも一定しておち ず、極論すれば、接地電極の材料組成や履歴等により、 全て異なるスプリングバック量を示すといっても過言で はない。そして、そのスプリングバック畳に大きなばら つきが生じていると、これを一定と仮定して曲げ加工を 実施した場合に、変形が進み過ぎてギャップ間隔が狭く なり過ぎたり、逆に変形が不足してギャップ間隔が広く なり過ぎるといった不具合が生じやすくなり、いずれも 不良につながってしまう問題がある。

が大きい場合は、曲げ加工の追加により修正は比較的容 易であるが、ギャップ間隔が目標値を下回ってしまうと 曲げ戻しなどの面倒な修正工程が必要となる。とのよう なことを防止するために、ギャップ間隔を頻繁にモニタ しながら、押圧をなるべく少数回に区切って実行するこ とも考えられるが、これではギャップ調整工程の能率が 大幅に低下してしまうことになる。

【0005】本発明は、彼処理スパークプラグの個体間 で、接地電極の钾圧による曲げ加工後のスプリングバッ ク量にばらつきがあっても、ギャップ間隔を正確かつ効 40 率的に調整することができ、ひいてはスパークプラグの 製造能率と歩留まり向上に貢献できるスパークブラグ製 造方法及び製造装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段及び作用・効果】本発明の スパークプラグ製造方法は、前記平行電極型スパークプ ラグの製造に除して、その火花ギャップのギャップ間隔 を調整するために、彼処理スパークプラグの接地電極に 対し、押圧パンチを用いて中心電極の先端面に近づく向

ラグのギャップ間隔を到達目標ギャップ間隔にtよりも 小さくならない質問で減少させる試験押圧工程と、その 試験押圧工程が終了した接地管極に対し、押圧パンチを 用いて火花ギャップが到達目標ギャップ間隔は北に到達 するために必要な調整押圧を行う調整押圧工程と、試験 押圧工程の実施時に、試験押圧工程において接地電極に 生ずるスプリングバック量(以下、結果第一SB量とい う) u1を測定する第一SB登測定工程と 調整押圧工 程にて接地電極に生ずるスプリングバック費(以下、第 値に基づいて予測する第二SB置予測工程とを含み、調 整押圧工程において、その予測された第二SB量 (以 下、予測第二SB置という) u2 を見込んで設定され る調整押圧置 s 2により、接地電極に対し調整押圧を行 うことを特徴とする。

【0007】また、同様に本発明のスパークプラグ製造 装置は、彼処理スパークプラグの接地電極に対し、押圧 パンチを用いて中心電極の先端面に近づく向きに試験標 圧を加えることにより、該彼処理スパークプラグのギャ ップ間隔を到達目標ギャップ間隔ではりも小さくなら ない範囲で減少させる試験押圧手段と、その試験押圧工 程が終了した接地電極に対し、押圧パンチを用いて火花 ギャップが到達目標ギャップ間隔gtに到達するために 必要な調整押圧を行う調整押圧手段と、試験押圧工程の 実施時に、試験押圧工程において接地電極に生ずるスプ リングバック量(以下、結果第一SB屋という) 4.1を 測定する第一SB量測定手段と、調整押圧工程にて接地 電極に生ずるスプリングバック量(以下、第二SB量と いろ)を、測定された結果第一SB量u1の値に基づい 【0004】ととで、例えば目標値よりもギャップ間隔 30 て予測する第二SB登予測手段とを含み、調整押圧手段 は、その予測された第二SB登(以下、予測第二SB登 という) u? を見込んだ形で調整押圧費 8 2を設定する 調整神圧量設定手段と、その調整押圧量 s 2により押圧 パンチを駆動して、接地電極に対し調整揮圧を行う揮圧 パンチ駆動手段とを含むことを特徴とする。

【0008】上記方法/装置は、彼処理スパークプラグ の接地電極に対し所定の試験押圧を加えたときの接地電 極のスプリングバック (以下、SBと略記する) 量、す なわち第一SB室を測定し、その測定結果に応じて最終 的なギャップ間隔に調整するための調整揮圧の条件を決 める点に特徴がある。すなわち、試験押圧によって接地 電極に生ずる第一SB量u1を測定し、その値から続く 調整押圧時の第二SB登u2 を予測する。この第二S B型u? は、各被処理スパークプラグ特有の値であ り、これを加味した押圧量により調整押圧を行うこと で、彼処理スパークプラグの個体間で接地電極のSB貴 に差が生じていても、その影響を軽減してギャップ間隔 を目標値に確実に調整することができる。従って、接地 電極の変形が進み過ぎてギャップ間隔が狭くなり過ぎた きに試験押圧を加えることにより、該後処理スパークプ 50 り、逆に変形が不足してギャップ間隔が広くなり過ぎる

といった不具合が生じにくくなり、ひいてはスパークプラグの製造歩留まりを大幅に向上させることができる。この場合、1回の試験押圧と1回の調整押圧のみで、ギャップ間隔を最終的な目標値となるように調整することも十分可能であり、ギャップ調整工程の能率向上も図ることができる。

【0009】以下、上記本発明の方法及び装置に付加で きる各種要件と、その作用・効果についてさらに説明す る。なお、説明の繰返しを選けるため、主に方法要件に ついて説明し、対応する装置要件を括弧内に併記する。 【りり10】まず、第一SB量測定工程において結果第 一SB量uilは、押圧パンチによる押圧状態にて測定し たギャップ間隔81 (又は、これを反映した情報) と、該押圧を解除した状態にて測定したギャップ間隔は 1(又は、これを反映した情報) との差 81-81 とし て測定することができる(第一SB量測定手段:例えば 彼処理スパークプラグの火花ギャップ部の画像を撮影す る画像撮影装置(例えばCCDカメラなど)と、その画 像からギャップ間隔 g 1 あるいは g 1を算出するギャッ プ間隔算出部とを含むものとして構成することができ る)。押圧状態のギャップ間隔 g 1 と、押圧解除状態 のギャップ間隔81との各測定値に基づき、結果第一S B量u1を正確に算出することが可能となる。そして、 予備押圧終了後のギャップ間隔は61であり、最終的な ギャップ間隔の目標値でtに到達するのに必要なギャッ ブ縮小量はg1-gtであるが、これにu1から予測され る予測第二SB重u2'を加味すれば、最終的な調整鉀 圧量 s 2は、 s 2=(g 1-g t)+ u 2 として算出する ことができる(調整押圧量算出工程、調整押圧量算出手 段)。

【0011】なお、第一SB置の測定に際しては、ギャップ間隔の差81~81が把握できればよいのであって、個々のギャップ間隔81、81の値を特に知る必要がない場合もありうる。例えば、ギャップ形成方向における中心電極の位置を固定できるのであれば、これに対する押圧前の接地電極の相対的な位置 k1 と、同じく押圧後の位置 k1との差k1・k1として第一SB置を求めてもよい。なお、前記した g1 及び g1は、中心電極の先端面に基準位置を定め、その基準位置から接地電極側の対向面までの距離として測定した上記 k1 及び k1にそれぞれ対応するものであると見ることもできる。

化せず、略一定していることが多い。

【0013】そこで、所定の加工位置に保持された彼処 理スパークプラグに対し、その中心電極の軸線方向にお いて接地電極に接近・離間可能に設けられた押圧パンチ を、 加工位置に対し予め固定的に定められた試験押圧終 了位置まで、接地電極に向けて接近させることにより、 該接地電極に試験押圧を施すことができる(装置におい て、この機能を担うのは前記した押圧パンチ駆動手段で ある)。この方法/装置では、試験押圧前の接地電極の 10 位置測定工程が特に不要であり、いわば決められた一定 のストロークにより押圧がなされるので、予備押圧工程 の簡略化を図ることが可能となる。なお、押圧前の接地 弯極の位置がばらついた場合は、施される予備押圧置は 必ずしも一定しないこととなるが、予備押圧後のギャッ プ間隔を測定して調整押圧を行うことで、最終的なギャ ップ間隔精度に及ぼす影響は小さくすることができる。 【0014】試験押圧と調整押圧とには、共通の押圧パ ンチを使用することができる。これにより、製造装置の 簡略化及びコンパクト化を図ることができる。この場

20 台、工程は以下のようなものとなる。まず、押圧バンチを試験押圧終了位置に保持した状態でギャップ間隔 g 1 を測定し、その後、押圧パンチを返避させることにより押圧解除して、その状態でギャップ間隔 g 1を測定し、結果第一SB量 u 1を g 1- g 1 として求め、それを用いて調整押圧置 s 2を (g 1- g t) + u 2 として算出する。次いで、押圧パンチを、算出された調整押圧置 s 2に応じて定まる調整押圧終了位置まで移動させて調整押圧を行う。

【0015】また、上記方法を実現するための装置機成 60015】また、上記方法を実現するための装置機成 60015年には、試験押圧手段と調整押圧手段とは、共通の 押圧パンチとこれを被処理スパークブラグの接地電極に 対して接近・解間可能かつ任意の位置を保持可能に構成 された駆動手段とを含む押圧機構を含んで構成されたも のを使用することができ、これに下記の要件を付削すれ はよい。

の試験押圧駆動制御手段: 押圧機構に対し、押圧バンチ を試験押圧終了位置まで移動させて予備押圧を行わせる とともに、その後該押圧バンチを試験押圧終了位置に保 待させる。

40 **②**81 測定手段: 押圧パンチが試験押圧終了位置に保 持された状態にてギャップ間隔 g1 を測定する。 ③退退駆動制御手段: 該 g1 測定後に、押圧パンチを 押圧解除のために退避させる。

②81測定手段:その状態でギャップ間隔81を測定する
③調整押圧置算出手段:結果第一SB量u1をg1-g1
1 として求め、それを用いて調整押圧置 S2を(g1-gt) さu2 として算出する。

●調整押圧駆動制御手段:次いで、押圧パンチを、調整押圧量 \$ 2 に応じて定まる調整押圧終了位置まで移動させて調整押圧を行う。

この装置構成によれば、共通の揮圧パンチにより。同一 加工位置に彼処理スパークプラグを保持した状態にて予 備押圧と調整押圧とを連続して行うことができるので、 装置がコンパクトで簡略になるだけでなく、予備押圧と 調整押圧との間で彼処理スパークプラグの移動を伴わな いことから、ギャップ間隔測定あるいはSB畳の測定。 ひいては最終的なギャップ問調整をより精度高く行うこ とが可能となる。

【0016】次に、予測第二SB置u2 は、実測され しい場合は、最も簡易な方法として、測定した結果第一 SB重u1をそのままu? として用いる方法がある。他 方、結果第一SB置u1と結果第二SB置u2との値は必 ずしも等しくはないが、42/41の値が常に一定してい る場合は、その値を舗正定数Cとして、予測第二SB量 u2 を、u2 = u1・Cにて算出し、これを用いると とができる。

【0017】しかしながら、u2/u1の値は、彼処理ス パークプラグによってばらつく場合もある(例えば、使 用されている接地電極の特質や加工ロット間のばらつき 20 など)。この場合、次のような方法/装置が可能であ る。すなわち、一連の複数の彼処理スパークプラグのギ ャップ間隔を調整する際に、上記本発明の製造方法(装 置)を、現在の後処理スパークプラグについて、調整押 圧時に接地電極に生ずるスプリングバック費(以下、結 杲第二SB置という) u 2を測定する結果第二SB置測 定工程(結果第二SB登測定手段)と、その測定された 結果第二SB量u2の値に基づいて、次の被処理スパー クプラグに対する調整押圧量を結正する調整押圧量結正 工程(調整押圧量績正工程)とを含むものとする。これ 30 により、例えば次の彼処理スパークプラグの調整押圧置 を、該結果第二SB置 u 2の値を考慮に入れて、より精 度よく決定することができるようになる。なお、結果第 二SB量u2の測定に際しては、最終的に調整されたギ ャップ間隔 g2を測定することができるが、その測定値 は、例えば最終的なギャップ寸法が、規定の寸法条件に 適合しているか否かの判別に使用することができる。 【りり18】この場合、現在の彼処理スパークプラグに おいて予測第二SB量u2 を、その現在の核処理スパ ークプラグに先行して処理された1又は復数の接処理ス 40 パークプラグにおける結果第二SB量u2の実績値に基 づいて決定し(第二SB童予測手段)、結果第二SB童 u2が予測第二SB量u2 よりも小さい場合には、次の **被処理スパークプラグの調整押圧置を小さくする補正を** 行い、同じくu2がu2゛よりも大きい場合には逆の鏡正 を行う(調整押圧置鎖正手段)ことができる。

【0019】これによれば、先行する1又は複数の彼処 理スパークプラグでの結果第二SB量u2の実績値によ り、現在の彼処理スパークプラグに対する調整御圧工程 での第二SB屋の予測値(予測第二SB登uz)を立 50 上記結果値と予測値との隔たりが小さい彼処理スパーク

て、その予測値よりも顕整押圧工程で実際に生じたSB 置(結果第二SB量 u 2)が小さければ、次の彼処理ス パークプラグの調整押圧量を小さくする結正を行い、逆 であれば大きくする領正を行う。すなわち、既に処理済 みの彼処理スパークプラグの結果第二SB置 112の実績 値が増大の傾向を示している場合には、以降の押圧工程 の押圧量を増加させる結正を行って変形量不足を超こり にくくし、逆に実績値が減少の傾向を示している場合に は、以降の押圧工程の押圧量を減少させる領正を行って る結果第一SB重u1と結果第二SB置u2とが常に略等 10 過剰な変形を起こりにくくする。これにより、ギャップ 間隔調整の精度をより向上させることができ、また、ギ ャップ間隔が到達目標ギャップ間隔gtより小さくなる 危険性も一層軽減される。

> 【0020】予測第二SB量u2 は、現在のスパーク プラグについて予備押圧により実測した第一SB量u1 を、ある領正変数×を乗じた値として算出することがで きる。例えば簡易な方法としては、直前に処理されたス パークプラグのu2/u1の値の実績値(例えば、いくつ かのスパークプラグの u 2/u 1の値の平均値)をXとし て用い、現在の後処理スパークプラグのu2 を、u2 =u1·Xとして算出することもできる。

【0021】一方、先行する彼処理スパークプラグにお いて、突発的な要因により結果第二SB費u2に一時的 な異常館が発生することもありうるが、下記の方法/装 置によれば、この影響を緩和して、さらに精度の高い第 二SB畳の予測が可能となる。すなわち、現在処理すべ き被処理スパークプラグに先行するN個(N≧2)の彼 処理スパークプラグを処理の時系列順に配列したとき に、それら各族処理スパークプラグの補正因子Aを、そ れぞれ対応する予測第二SB置u2 と結果第二SB量 u2とを用いて、A=u2 /(u2+u2)により算出 し、それらN個の彼処理プラグについて求められた該A の値の平均値として結正係数々を算出する結正係数算出 工程 (浦正係数算出手段) と、その補正係数αと結果第 一SB量u1とを用いて、現在の候処理スパークプラグ に対する予測第二SB畳u2 をu2=u1・a/()α) により求める予測第二SB置決定工程(予測第二S B重決定手段) とを含む。

【0022】上記Aの値は、第二SB型に関係するパラ メータ (u2 、u2) のみを含む形となっているが、こ れはA= (u2゚ /u1) / (u2/u1+u2゚ /u1) と 表すことができる。これを念頭においた場合、上記鴒正 係数αは、次のような意味を有していることがわかる。 すなわち、浦正因子Aは、第二SB量/第一SB量の結 果値 (u2/u1) と予測値 (u2 /u1) との隔たりが 小さくなると1/2に近づき、結果値が予測値よりも大 きくなる側に隔たるとしに近づき、道に小さくなる側に 隔たると()に近づく。従って、その平均値である補正係 数々も、過去の該処理スパークプラグの実績において、

プラグの数が増えるほど1/2に近づき(パターン)と する)、結果値が予測値よりも大きくなる側に隔たった 彼処理スパークプラグの数が増えると1に近づき(パタ ーン2とする)、逆に小さくなる側に隔たった接処理ス パークプラグの数が増えると()に近づく (パターン3と する)。

【0023】との場合、αノ(1-α)の値はパターン lではlに近づく。すなわち、予測値(u2 /u1)が 箱集値(u2/u1)に近づくこととなる。換言すれば、 結果値と予測値との差が小さくなるほど、 結正の効果は 10 少なくなる。一方、パターン2では、α/(1-α)の 値は、予測値からの結果値の隔たりが大きくなるほど逆 比例的に大きくなる。これにより、調整押圧費 s 2を例 えば(g1-gτ)+u2 として算出する場合、該調整 押圧量 S 2は大きくなり、ギャップ間隔が広くなり過ぎ る不具合を抑制することができる。また、パターン3で は、 $\alpha / (1-\alpha)$ の値は、予測値からの結果値の隔た りが大きくなるほどりに近づく。すなわち、調整押圧費 s 2は小さくなり、ギャップ間隔が狭くなり過ぎる不具 台を抑制することができる。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に示す実施例を参照して説明する。 図1(a)及び (b)は、本発明のスパークプラグ製造装置(以下、単 に製造装置という) の一実能例を概念的に示す平面図及 び側面図である。該製造装置1は、接処選スパークプラ グ(以下、ワークともいろ) Wを鍛送経路C (本実施例 では直線的なものとなっている〉に沿って間欠的に搬送 する級送機構としてのリニアコンベア300を備え、そ の搬送経路Cに沿って、ワークWの火花ギャップ形成の 30 各工程実施部、すなわち彼処理スパークプラグ級入機機 としてのワーク扱入機構11、ワークWの接地電極を一 定の位置に位置決めする接地電極整列機構12.中心電 極の先端面位置を測定する先端面位置測定装置13、接 地電極の仮曲げを行う仮曲げ装置14. 同じく本曲げを 行なう本曲げ装置15、加工終了後のワークWを排出す るワーク排出機構16、及び不合格品排出機構17が、 鍛送方向上流側からこの順序で配置されている。リニア コンベア300は、巡回部村としてのチェーン301に が所定の間隔で取り付けられたものである。チェーン3 01をコンベア駆動モータ24により間欠的に巡回駆動 することにより、各キャリア302すなわちワークWを 銀送経路Cに沿って間欠的に銀送する。

【0025】図2に示すよろに、ワーク♥は、筒状の主 体金具W3. 先端部及び後端部が突出するようにその主 体金具W300内側に嵌め込まれた絶縁体W4、絶縁体W4 の軸方向に持通された中心電極W1、及び主体金具W3に 一端が溶接等により結合されるとともに他端側が中心管

接地電極Wzは、以下の工程で先端側が中心電極Wiの先 **端面に向けて曲げ加工され、火花ギャップが形成されて** 平行電極型スパークプラグとなる。キャリア302の上 面には、上端が開口する筒状のホルダ23が一体的に取 り付けられている。そして、ワークWは、後端側からこ のホルダ23内に者脱可能に挿通されるとともに、主体 金具W3の六角部W6がホルダ23の関口層緩部にて支 待され、接地電極W2側が上となるように立てた状態で キャリア302とともに扱送される。

【0026】図1のワーク撥入機構11、ワーク排出機 機16及び不合格品排出機構17は、例えば図2に示す ように、リニアコンベア300(図1)の鍛送方向Cの 側方に設定されたワーク供給部あるいはワーク排出部 (図中」位置に設けられる)と、該級人ないし排出機構 内に位置決めされたホルダ23との間でワーク型を移送 する移送機構として構成される。該移送機構35は、エ アシリンダ37により昇降可能に保持されるチャックハ ンド機構36と、エアシリンダ38等によりチャックハ ンド機構36を円周経路〇の半径方向に進退駆動する道 20 退駆勤機構39等を含んで構成される。チャックハンド 機構36は図示しないエアシリンダ等により開閉駆動さ れるようになっており、エアシリンダ37により下降し てワークWを保持し、次いで上昇した後エアシリンダ3 8により造退駆動されて移送先に移動し、そこで再び下 降してワーク▼の保持を解除し、移送を完了する。そし て、ワーク鍛入の場合は、ワーク供給部にてワークWを 受け取り、これをリニアコンペア300のホルダ23ま で移送してこれに装着する。他方、ワーク排出の場合 は、ホルダ23からワークWを抜き取り、これをワーク 绯出部(例えばワーク回収箱やシュータなど)まで移送 して、これを排出する。

【0027】また、図3(a)は、接地電極整列機構4 の構成例を概念的に示している。該接地電極整列機構4 は、ワーク (スパークプラグ) Wの先端部に対し、その 輔線方向に接近・離間可能。かつモータ151等により 該軸線回りに所定角度(本実施例では180・180 ・) 単位で間欠的に回転可能に設けられた回転部村15 ○を育し、その回転部材150の底面には、ワークWの 接地電極W1に対応した幅及び深さの繰152が形成さ 対し、ワークWが若脱可能に装着されるキャリア302 40 れている。ワークWが接地電極整列機構4内に運び込ま れると、回転部付150はワークWの先端に落下する。 このとき、回転部材150の繰152の方向は、整列位 置に対応するように位置決めされている。接地電便整列 機構4内に運び込まれた時点では接地電極W1の位置は 不定であるから、回転部付150が落下しても多くの場 合は、滞152は接地電極W1とは嵌まり合わず、回転 部付150はその底面において接地電極型1上に至った。 形となる。次いでモータ151が作動し、回転部村15 ○が底面において接地電極型1上を滑りながら輪線回り 極W1の軸線方向に伸びる接地電極W2等を備えている。 50 に回転する。接地電極W1はその回転の途中で繰152

に嵌まり込み、以降はワークWが回転部材150ととも に迫れ回る。そして、回転部材150は、始めの位置か うちょうど!回転したところで回転を停止する。 これに より、接地電極図1以所定の整列位置に位置決めされる こととなる。なお、回転部付150の駆動部はエア又は 油圧によるロータリアクチュエータにより模成してもよ is.

【0028】次に、先繼面位置測定装置13は、後述す る仮曲げ加工に先立って中心電極W1の先端面位置を測 検出センサ115を備える。ワークWは、リニアコンベ ア300に装着されて高さ位置固定となったホルダ23 に対し、接地電極W2が上側となるように立てた状態で 装着される。そして、位置検出センサ115(例えばレ ーザー変位センサ等で構成される)は、先端面の高さ位 置を測定するプレーム40により一定高さに保持される ことで、鍛入されたワークWに対し、中心電極W2の先 **磐面位置を上方から測定する。**

【0029】また、仮曲げ装置14は、図4(b)及び (c)に示すように、位置検出センサ115の検出する 20 ワークWの中心電極W1の先端面位置に基づき、該先端 面との間に略一定の隙間はが形成された状態にて仮曲げ スペーサ42を位置決め配置し、その仮曲けスペーサ4 2に対し接地電極W2の先端側を、曲げパンチ43を用 いて中心電極W1とは反対側から舞しつけることにより 仮曲げ加工を行うものである。曲けパンチ43は、例え ば図示しないエアシリンダ等のパンチ駆動部により、接 地電極W2に対し仮曲げ加工のために接近・軽間駆動さ れる。仮曲げスペーサ42を中心電極図1の先總面に当 接させず所定の隙間 d を生じさせた形で位置決めし、そ 30 の状態で曲けパンチ43により接地電板W2を該スペー サ42に押しつけて仮曲げ工程を実施することで、電極 に欠けや傷などの欠陥不良が極めて発生しにくくなり、 高歩留まりを達成することが可能となる。

【0030】図5は、本曲げ装置15の一例を示すもの である。この本曲が装置15は、試験押圧手段と調整押 圧手段とを兼ねるものである。ワークWは、リニアコン ベア300により装置15内に鍛入され、所定の加工位 置に位置決めされる。そして、ワークWの加工位置に対 片側に、第一SB量測定手段、G1 測定手段、及び結 果第二SB置測定手段等の要部として機能するギャップ 緑彩・解析ユニット3が、リニアコンベア300を挟ん でとれと反対側に曲げ機構らがそれぞれ配置されてい る.

【0031】ギャップ鏝影・解析ユニット(以下、単に 緑彩解析ユニットという)3は、フレーム22上に支持 された撮影カメラ4と、これに接続される解析部40 (図8) とを要部に構成されるものである。 撮影カメラ

するCCDカメラとして構成されており、図17に示す ようにワークの中心電極W2と、これに対向する接地電 極W1と、それら中心電極W2と接地電極W1との間に形 成される火花ギャップgとを側方から撮影するようにな っている。

【0032】一方、図5において、曲げ機構5は、装置 のベース50上に取り付けられた例えば片持式のフレー ム51の前端面に、本体ケース51が取り付けられてい る。その本体ケース5内には可動ベース53が昇降可能 定するためのものであり、図4(8)に示すように位置(10)に収容されており、該可勤ベース53にはロッド58を 介して押圧パンチ54が、本体ケース51の下端面から 突出する形態で取り付けられている。そして、可顗ベー ス53に形成された難ねじ部53aに上方から螺合する ねじ軸(例えばボールねじ)55を、押圧パンチ駆動モ ータ56により正逆両方向に回転させることにより、押 圧パンチ54は、ワークWの接地電極W2に対して接近 ・鮮間するとともに、ねじ軸駆動の停止位置に対応し て、任意の高さ位置を保持可能とされている。なお、押 圧パンチ駆動モータ56の回転伝達力は、タイミングブ - 一リ56a、タイミングベルと57及びタイミングプー り55aを介して、ねじ軸55に伝達される。

【0033】図4 (c) に示すように、例えば先端が斜 め上方を向く形で仮曲けされた接地電便W2に対し、図 16(c)に示すように、上記押圧パンチ54を接近さ せてこれを押圧することにより、接地電極W2の先端部 が中心電極▼1の先端面とほぼ平行となるように本曲げ 加工が施され、かつ火花放電ギャップgの間隔が到達目 標ギャップ間隔8τに到達するように調整される。この 本曲げ加工は、試験押圧工程と調整押圧工程との2段階 にて実施されるが、その詳細については後述する。

【0034】なお、図5に示すように、この本曲げ加工 の実施時においてワーク♡は、軸線方向両側から押さえ 部村60、61との間に挟み付けらて固定されるように なっている。本実施例では、図6に示すように、可動揮 さえ部材60はスライダ62に取り付けられ、このスラ イダ62がカム63により、駆動アーム64を介してス ライダ7.4 と迫動して進退駆動される。なお、スライダ 62はガイド65に沿ってスライドするとともに、その 進退方向後端面には該スライダ62と一体移動するガイ 応する位置においてリニアコンベア300の鍛送経路の 40 ドロッド88の一端が取り付けられている。また、その ガイドロッド66の他端側は、ガイド65の後端部に設 けられた受けプレート67を買いてさらに後方側に伸び ており、その末端部には、スライダ62の前進位置限度 を規定するストッパ69が設けられている。そして、ス ライダ7.4 と受けプレート83との間には、スライダ7 4を前進方向に付勢するばね部材68が設けられてい る.

【0035】図8は、本曲げ装置15の電気的構成例を 示すブロック図である。まず、曲け機構5の制御部12 4は、例えば二次元CCDセンサを画像検出部として有 50 0は、「/Oボート121とこれに接続されたCPU1

PREVIOUS PAGE NEXT PAGE

DETAIL

22. ROM123及びRAM124等からなるマイク ロプロセッサ125を要部として構成されており、RO M123には副御プログラム123aが格納されてい る。RAM124は、CPU122のワークエリアとし て機能する。押圧パンチ駆動モータ5.6は、サー水駆動 ユニット126を介してI/Oボート121に接続され ており、パルスジェネレータ (PG) 129がつながれ ている。また、【/〇ポート121には記憶装置130 が接続されている。CPU122は、制御プログラム1 段。試験押圧駆動制御手段。退避駆動制御手段。調整押 圧駆動制御手段。調整押圧量補正手段。予測第二SB費 決定手段及び補正係数算出手段の主体として機能する。 【0036】図10に示すように、記憶装置130に は、 接処理スパークプラグの品香 (Y) 毎に、調整によ り到達すべき目標ギャップ間隔ででの値、後述の調整網 圧時に見込まれるSB量の標準的な値である標準SB量 u O、後述の領正係数々を算出するための補正データ (補正因子)の組 {A} が記憶されている。標準SB登 uoは、固定設定としてもよいが、過去の実績等により 随時更新して使用してもよい。一方、 図9に示すよう に、RAM104には、CPU102のワークエリア1 04 a と、後述の各種算出値あるいは測定値を記憶する メモリが形成されている。

【0037】図8に戻り、撮影・解析ユニット3は、そ の制御部40が、1/0ポート41とこれに接続された CPU42、ROM43及びRAM44等からなるマイ クロプロセッサにより構成されており、ROM43には 解析プログラム43 aが格納されている。RAM114 は、CPU112のワークエリアとして機能する。ま た。1/0ポート111には、CCDカメラ40 (二次 元CCDセンサ115と、そのセンサ出力を二次元デジ タル画像入力信号に変換するためのセンサコントローラ 116とを含む) が接続されている。

【0038】以下、スパークプラグ製造装置1の作動シ ーケンスの一例について説明する。図11は、スパーク プラグ製造装置1の主制御部100とその周辺の電気的 橙成を表すブロック図である。主制御部100は、1/ Oポート101とこれに接続されたCPU102. RO M103及びRAM104等からなるマイクロブロセッ 40 のデータは、主制御部100(図7)に送信される。 サにより構成されており、ROM103には主制御プロ グラム103aが格納されている。そして、!/Oボー ト101には、リニアコンベア300(図1)の駆動部 2cが接続されている。該駆動部2cは、サーボ駆動ユ ニット2aと、これに接続されたコンベア駆動モータ2 4と、そのモータ24の回転角度位置を検出するバルス ジェネレータ2 b等を含んで構成されている。また、I /Oポート101には、スパークプラグ製造の各工程の 実施部、すなわちワーク搬入機構 1 1. 接地電極整列機

曲げ装置15.ワーク排出機構16.不合格品排出機構 17が接続されている。なお、RAM104は、CPU 102のワークエリア1048として機能するほか、制 御フラグの記憶エリア等として使用される。

【①①39】以下、製造装置1の作動について説明す る。まず、図14は、図11の主制御部100によるリ ニアコンベア300の駆動処理プログラムMP1の流れ である。そのM101のステップでは、図9の各工程の 寒槌部11~17に対して起動信号が送信される。これ 23 aにより、第二SB量予測手段、調整揮圧量算出手 10 を受けて、各工程実施部側(例えば図12及び図13の 解析部110及び制御部120)では副御プログラムが 一斉に起動する。これら、副御プログラムは、それぞれ 処理を終了する毎にプログラムMP1に完了信号を返す ようになっている。他方、上記プログラムMP1側で は、これら完了信号を受ける毎に工程終了フラグ(図) 1のRAM104に形成されている) をオンにしてゆく (M102~M113)。そして、M115で全てのフ ラグがオンになれば、リニアコンベア300(図1)を ワークWが次の工程位置へ移動するのに必要な一定距離 20 だけ駆動し、フラグをリセットする。以下、M101に 戻って同様の処理を繰り返す。

> 【①①40】上記起動信号を受けて、各工程実施部側で の副御プログラムは、各工程実施位置(図1)に保持さ れる複数のワークWに対し並列的に実行される。以下、 **塑解を容易にするために、1つのワーク♥に着目した場** 合の工程実行順序に従い、各プログラムの処理の流れを 説明する。まず、ワーク級入機構 1 1 によるワークWの 做入処理では、搬入するべきワークWの有無を図示しな いセンサ等で確認し、ワークWがあれば図1のワーク鉄 入機構3は鍛入助作となる。これにより、新しいワーク ₩がワーク保持部23(図2)に装着される。動作完了 となれば完了信号を送信する。鍛入されたワーク図は図 1の接地電極整列機構4に進ばれ、図3により既に説明 した接地電極₩2の整列処理がなされる。そして、さら に次位置に運ばれ、先端面位置測定装置13により中心 電極W1の先端面位置の測定工程が実行される。図4 (a) に示すように、レーザー変位をンサ115により 該先端面位置が、例えば所定の基準位置XGから見た高 さ位置hの形で測定される。この測定された先端面位置 【りり41】測定された先端面位置は仮曲け装置14 (図1)に転送される。仮曲け装置14はこれを受け て、図4によりすでに説明した仮曲げ工程を実施する。 仮曲げ工程が終了すれば図1においてワークWを本曲げ 装置15に移送し、本曲げ工程を実施する。本曲げ装置 15の制御部120によるその処理の流れを図12~1 5のプローチャートと、図16の工程説明図により説明

【0042】まず、最初の彼処理スパークプラグの本曲 樽12、先蝗面位置測定装置13、仮曲げ装置14、本 50 げ加工に際しては、図15の初期化処理を予め行ってお

く。例えば、図示しない入力部等からの手動入力あるい は上位管理装置等からの送信により初期化信号と品番Y のデータを受信する(M101、M102)。そして、 記憶鉄置130(図10)から、その品香Yに対応する 到達目標ギャップ値でで、標準SB置ug、及び補正デー タAの組 {A} = A1, A2、…、AN(個数Nは予め 設定しておく)を読み出して、その平均値をとることに より補正係数αの初期値を算出する(M104、M10 5). これらgt. ue. (A) 及び算出したeは、図9 のRAM124中の対応するメモリにそれぞれ記憶され 16 調整押圧終了位置は、例えば図16 (a) の試験押圧終

【0043】次に、図12のS1において、試験押圧工 程を行う。すなわち、図16(a)に示す通り、制御部 120は、PG129からのパルス信号によりその回転 速度と回転角度位置とを参照しつつ、押圧パンチ54 が、接地電極₩2よりも上方に設定された所定の退避位 置hoから試験押圧終了位置h1(これらは、図8の記憶 装置130等に予め記憶されている)に到達するまで、 サー水駆動ユニット126を介してモータ56を所定の 速度で回転駆動する。

【りり4.4】試験押圧終了位置 h 1に到達したら、押圧 パンチ54の加工を停止してこれを該位置に保持し、次 いでS2に進んで撮影・解析ユニット3(図8)に測定 指令信号を送り、押圧状態でのギャップ間隔 81 を測 定する。図17は、解析部40(図8)によるギャップ 間隔測定の一例を概念的に示すもので(処理は解析プロ グラム43 aが司る)、撮影カメラ3からの中心電極W 1及び接地電極W2の画像から、中心電極W1の先端面を 特定し、その両端位置A. Bにより定まる線分A Bの中 点Mを通ってこれと直交する直線を中心線Oとして設定 30 する。そして、その中心線〇と平行な測定直線しを線分 ABの方向に走査しつつ。 LとABとの交点Pと、同じ く接地電極W2の対向面との交点Qとを結ぶ線分QLの 長さをギャップ間隔として求める。この場合、測定直線 しの位置毎に得られるギャップ間隔のうち、例えば最小 のものをギャップ間隔の測定値として採用することがで きる。なお、測定された81 の値は、図8の制御部1 20へ転送され、図9のRAM124の対応するメモリ に铬納される(他の測定値についても同じ)。

【0045】図12に戻り、 g f の測定が終了すれば S3に進み、図16(り)に示すように、押圧パンチ5 4 を所定の退退位置へ上昇・退避させ、押圧状態を解除 した後、S4にてその押圧解除状態のギャップ間隔 g1 を測定する。そして、S5において、結果第一SB登u 1 (以下、u1を単に第一SB置とも称する) を $u1 = g1 - g1' \cdots \cdots (1)$ として算出する。

【0046】続いて、図12のS6に進み、調整押圧置 \$2の演算を行う。図13はその詳細を示している。ま

出し、次にS62でgτ、g1及び11の値を読み出す。 そして、S63において予測第二SB室u2°を、下式 により算出・決定する。

 $u2^{\circ} = u1 \cdot X \cdots (2)$

 $X = \alpha / \{1 - \alpha\} \cdots (3)$

そして、S64にて調整押圧のためのストローク。すな わち調整押圧終了位置を、以下の式で表される調整押圧 置 S 2が得られるように算出する。

 $s2 = (gt-g1) + u2' \cdots (4)$

了位置か1との関係でいえば、第一SB登u1を考慮する ことにより、h1+u1-s2として与えられる。

【0047】次に、図12のS7に進み、図16(c) に示すように、 押圧パンチ54を再び下降させて調整押 圧を行う。このときの処理は、押圧終了位置を上記算出 された調整押圧終了位置とする以外は、試験押圧時と同 様である。そして、S8~S10では、試験押圧時と略 同様の処理により、押圧状態と、図16(d)に示す押 圧解除状態とのそれぞれについてギャップ間隔82 及 29 び82を測定し、S11で第二SB置u2を、

u 2= g 2- g 2*(5) として算出する。

【0048】次に、S12に造んで補正係数の更新処理 となる。図14は、その詳細を示している。まず、S1 21、122にて、先に算出・記憶した予測第二SB登 u2 及び実測された結果第二SB置u2を、それぞれR AM124(図9)から読み出す。そして、そのワーク についての補正因子を、

 $A = u2^{2} / \{u2 + u2^{2}\} \cdots (5)$ として算出する。

【0049】S124に進み、上記Aの算出値を、図9 のRAM124の対応するメモリに記憶する。ここで、 このメモリはシフトメモリとして構成されており、先行 するワークWについて算出されたAの値が、時系列の新 しいものから順に所定数N個(例えば3()個程度)だけ 記憶されている(なお、前述の初期化工程(図15)で 読み込まれるAの初期値は、同一品番Yにおける前回処 運時の最後のN個分のAのデータを残しておき、それを 使用するようにしている)。そして、新たに算出された Aの値をその先頭のエリアに記憶するとともに、先のデ ータはメモリシフトにより繰り下がり、最も古いデータ は消去される。 こうして、Aの組 {A} の内容が更新さ れるとともに、S125で更新後の全てのAの値の平均 値として浦正係数々を算出する。

【0050】図12に戻り、S13にて、調整押圧後の ギャップ間隔の測定値は2が、合格範囲に入っているか どうかを判定し、合格であればS14に造み、図1のワ ーク排出機構16にて、そのワーク♥を台格品として回 収する。他方、不合格品であれば、不合格品排出機構1 ずS61でRAM124(図9)から補正係数αを読み 50 7にてそのワークWを不合格品として回収する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のスパークプラグ製造装置の一実能例を 模式的に示す平面図及び側面図。

【図2】移送機構の説明図。

【図3】接地電極整列機構をその作用とともに示す概念 ☒.

【図4】先端面位置測定装置及び予備曲げ装置の作動概 念を示す説明図。

【図5】本曲げ装置の一例を示す正面図。

【図6】押さえ部材の作勤説明図。

【図?】主制御部の電気的構成を示すプロック図。

【図8】本曲げ装置の電気的構成を示すプロック図。

【図9】本曲げ装置の制御部のRAMの内容を示すメモ リマップ。

【図10】同じく記憶装置の記憶装置の内容を示すメモ リマップ。

【図11】主制御部のリニアコンベア駆動処理の流れを 示すプローチャート。

【図12】本曲げ工程の処理の流れを示すフローチャー ١.

【図13】その調整押圧量清算処理の流れを示すフロー チャート。

【図14】同じく領正係數更新処理の流れを示すフロー チャート。

*【図15】初期化処理の流れを示すフローチャート。

【図16】試験押圧及び調整押圧の工程説明図。

【図17】画像によるギャップ間隔測定の概念を示す説 明図.

【符号の説明】

1 スパークプラグ製造装置

C 搬送経路

₩ ワーク (核処理スパーカプラグ)

W1 中心電極

10 W2 接地電極

₩3 主体金具

ピ 火花ギャップ

3 撮影・解析ユニット (第一SB量測定手段、gi 測定手段、及び結果第二SB置測定手段)

5 曲け機構

15 本曲げ装置 (試験押圧手段、調整押圧手段)

23 ホルダ

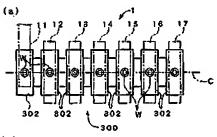
54 押圧パンチ

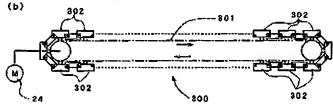
120 制御部

20 122 CPU (第二SB量予測手段,調整押圧量算出 手段。試験押圧驅動制御手段、退避驅動制御手段。調整 押圧駆動制御手段、調整押圧置稿正手段、予測第二SB 置決定手段及び補正係数算出手段)

300 リニアコンベア (搬送機構)

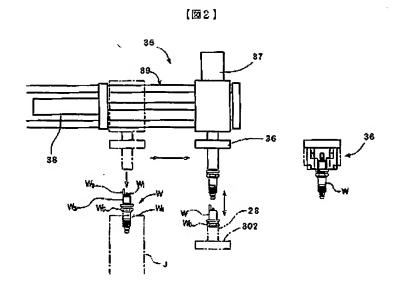
[図1]

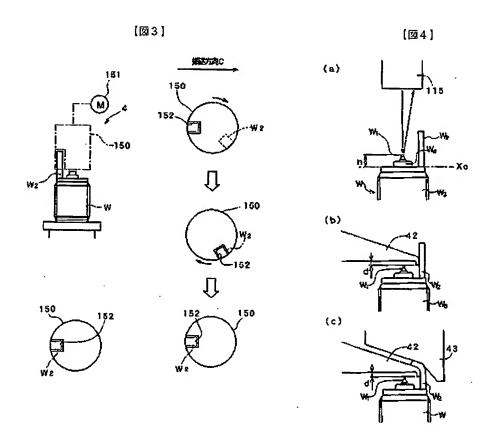


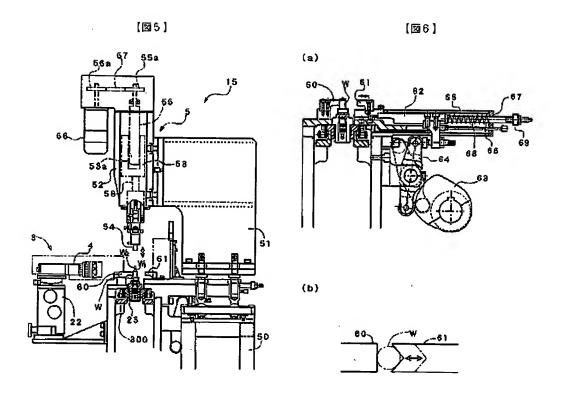


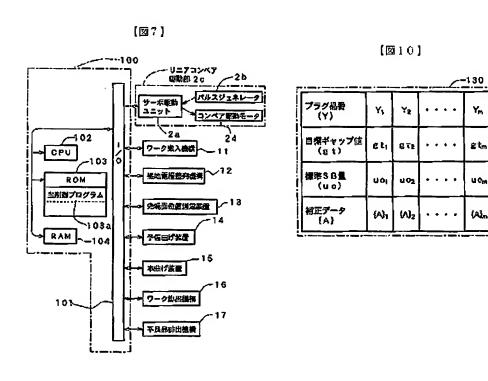
[図9]

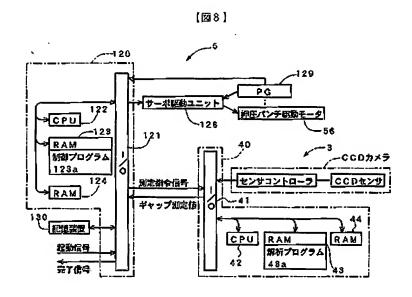
		124				
制御プログラムワークエリア 124a						
品寄メモリ	∪₀ メモリ	gt メモリ				
g,'メモリ	81 メモリ	ロ1メモリ				
€,'メモリ	€₂ メモリ	u₂メモリ				
u ₂ ・メモリ	みみモリ					
A ₁ A ₂ •	P + + + + + +	• • • An				

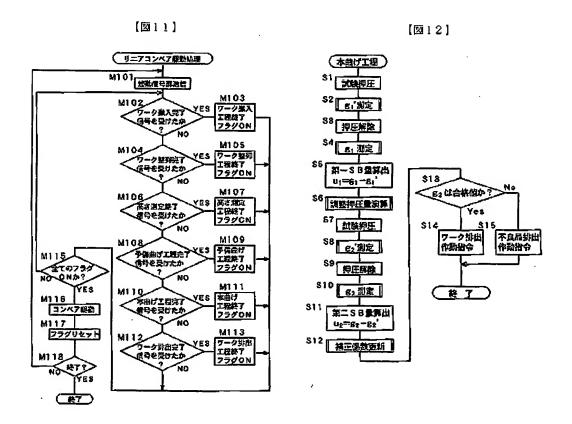




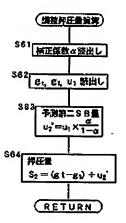




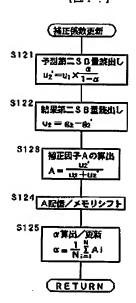




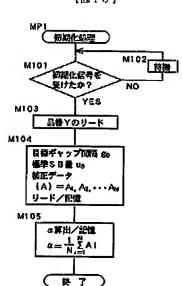
[213]

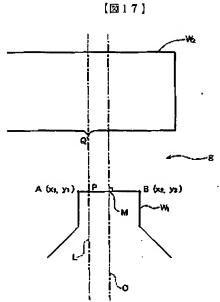


[214]



[図15]





[216]

